科学研究費助成事業(科学研究費補助金)研究成果報告書

平成24年6月1日現在

機関番号:82110 研究種目:基盤研究( 研究期間:2009~ 課題番号:21560 研究課題名(和文)	) (C) ・2 0 1 1 0 7 6 5 励起エネルギー可変光電子分光による鉄シリサイド極表面構造の解明
研究課題名(英文)	Surface characterization of iron silicides by energy tunable X-ray excited photoelectron spectroscopy
研究代表者	
江坂 文孝 (ESAKA FUMITAKA)	
独立行政法人日本原	夏子力研究開発機構・原子力基礎工学研究部門・研究主幹
研究者番号:403	854865
研究代表者 江坂 文孝 (ESAKA FUMITAKA) 独立行政法人日本原子力研究開発機構・原子力基礎工学研究部門・研究主幹 研究者番号:40354865	

研究成果の概要(和文):放射光から得られる X 線を利用した励起エネルギー可変の光電子分 光により、鉄シリサイド薄膜、単結晶、ホモエピタキシャル成長膜の表面の深さ方向分析を行 った。その結果、各試料の表面には、自然酸化膜として約1 nm のシリコン酸化膜が生成する ことが示された。また、成膜時の基板温度の違いによりホモエピタキシャル成長膜の化学状態 に違いが見られ、均質な膜を得るためには、成膜時の温度の制御が重要であることが示された。

研究成果の概要 (英文):Depth profiling of iron silicide films, crystals and homoepitaxial films was performed by X-ray photoelectron spectroscopy using energy tunable X-rays from synchrotron radiation. The analysis indicated that native silicon oxide layers with the thickness of about 1 nm were formed on the silicides. The chemical states in the homoepitaxial films depended on the substrate temperature during film growth. This means that the optimization of the substrate temperature is important to obtain homoepitaxial films with good quality.

交付決定額

(金額単位:円) 間接経費 直接経費 合 計 2009 年度 2,300,000 690,000 2,990,000 2010年度 700.000 210,000 910,000 2011 年度 700,000 210,000 910,000 年度 年度 総 計 3,700,000 1, 110, 000 4,810,000

研究分野:工学 科研費の分科・細目:材料工学/材料加工・処理 キーワード:構造解析、化学状態

1. 研究開始当初の背景

鉄シリサイドには多様な相・組成が存在し、 それぞれ金属、磁性体、半導体などの特有の 性質を持っている。特に半導体であるβ-FeSi2 は、波長 1.5-1.6 μm 領域の発光・受光素子 や、その発光波長が石英光ファイバーの最低 損失波長に近いことから光通信デバイスな どへの幅広い応用が考えられる。同時に、従 来の GaAs や InP などど異なり、毒性の高い 元素を含まず、資源的にも潤沢な元素からな る環境にやさしい次世代半導体材料として 注目されている。 $\beta$ -FeSi<sub>2</sub>の作成方法として 化学蒸着、物理蒸着、溶液成長法などを用い た研究が行われているが、材料創製に欠かせ ない清浄表面を得ることは簡単でない。これ は、 $\beta$ -FeSi<sub>2</sub>の組成範囲が極めて小さいため 制御を誤ると他の相に転移してしまうこと、 1173 K 以上では、 $\alpha$ 相となるため、単純な加 熱により清浄化を図れないことなどが原因 である。しかしながら、正確に評価と制御を 行えば優れた特性を有する鉄シリサイド材 料の作成が可能となる。

固体表面の評価法としては、これまでに 様々な方法が用いられている。例えば、X線 光電子分光(XPS)法では、表面からnm領 域の化学状態の分析が可能である。ここで、 深さ方向の状態を調べるためには、アルゴン イオンなどによるスパッタリングが併用さ れる。しかし、このスパッタリングが併用さ れる。しかし、このスパッタリングが休用さ れる。しかし、このスパッタリングは、化学 状態の変化を引き起こす恐れがあり、正確な 評価が困難となる。二次イオン質量分析 (SIMS)法も固体材料の深さ方向分析に広 く用いられているが、この方法もイオンによ るスパッタリングを用いるため同様の問題 があるとともに、化学状態に関する情報を得 ることは困難である。

2. 研究の目的

本研究では、固体表面の深さ方向の化学状態を評価する方法として、シンクロトロン放射光からのX線を励起源とした光電子分光法(XPS)について検討を行う。シンクロトロン放射光は連続光であるため、任意のエネルギーのX線を利用することが可能であり、X線のエネルギーを変化させることで、異なった深さの化学状態の情報を非破壊で取出すことが可能となる。この方法を用いて、種々の鉄シリサイド薄膜、単結晶、ホモエピタキシャル膜について、Fe、Siなどの最表面から深さ方向の組成、化学結合状態を非破壊で評価する方法について検討を行う。これにより、より均質なβ-FeSi2薄膜、単結晶を得る条件についての情報を得ることを目的とする。

3. 研究の方法

試料は、イオンビームスパッタ蒸着法によ りシリコン基板上に作成したβ-FeSi2薄膜及 び溶液成長法により作成したβ-FeSi2単結晶 を用いた。ホモエピタキシャル成長膜は、 β-FeSi2単結晶上に基板温度 973 K, 1073 K 及び 1173 K で成膜させた。

XPA 及び X 線吸収分光(XAS)測定は、 高エネルギー加速器研究機構・放射光科学研 究施設(KEK-PF)の BL-13C 及び BL-27A において行った。BL-13C においては、励起 X線エネルギー254~970 eV で Si 2p XPS ス ペクトルを測定するとともに、Fe L 吸収端 XAS スペクトルを測定した。BL-27A では、 Si 1s, Fe 2p XPS スペクトルを測定するとと もに、Si K 吸収端 XAS スペクトルを取得し た。

4. 研究成果 まず、イオンビームスパッタ蒸着法により、 基板温度 873, 973, 1173 K で成膜させた

β-FeSi<sub>2</sub>薄膜について、励起 X 線エネルギー を 254~970 eV で Si 2p XPS スペクトルを 測定した。図 1 には、973 K で成膜した β-FeSi<sub>2</sub> 薄膜のスペクトルを示した。測定の 結果、3 種類のシリコン化学種に起因するピ ークが観測された。低結合エネルギー側には、 FeSi2に起因するピークが2本観測され、高 エネルギー側に SiO<sub>2-X</sub> (101 eV 付近)及び SiO<sub>2</sub>(103 eV 付近)の酸化物に起因するピー クが観測された。図に示すように、酸化物の ピークは励起エネルギーの減少とともにそ の割合が増加した。ここで、励起エネルギー を減少させると光電子の運動エネルギーが 減少するため、より表面に近い領域からのみ 光電子が放出されるようになる。すなわち、 励起エネルギーの減少に伴う酸化物ピーク の割合の増加は、β-FeSi2薄膜の表面に SiO<sub>2-X</sub> 及び SiO2 酸化膜が生成していることを表し ている。



図 1 イオンビームスパッタ蒸着法により基 板温度 973 Kで作成したβ-FeSi2薄膜のSi 2p XPS スペクトル

この表面酸化物の構造及び厚さを見積も るための検討を行った。図2はシミュレーシ ョンの結果である。ここで、表面酸化物の構 造として、最表面に SiO<sub>2</sub> 膜が形成され、そ れより内部に SiO<sub>2</sub>x 膜が形成されていると 仮定してシミュレーションを行った。図中の マークは、励起X線エネルギーから換算した 深さにおけるシリサイドのピーク面積の割合 である。ここで、SiO<sub>2</sub>膜の厚さを0.42 nm、 SiO<sub>2</sub>x膜の厚さを0.48 nmとしたときのシミ ュレーション結果が、図中の曲線であり、非 常に良くフィッティングできている。この結 果から、酸化膜は、SiO<sub>2</sub>と SiO<sub>2</sub>xが混在して いるのではなく、最表面に SiO<sub>2</sub> 膜が、それ より内部に SiO<sub>2</sub>x 膜がそれぞれ形成されて いることが示された。さらに、酸化膜の厚さ はSiO<sub>2</sub>と SiO<sub>2</sub>xを合わせて 0.9 nm 程度であ ることが示された。



図 2 イオンビームスパッタ蒸着法により基 板温度 973 K で作成したβ-FeSi₂薄膜の表面 酸化膜のシミュレーション結果(マーカーは 実測値、曲線はシミュレーション結果)

シリサイドの構造を調べるために、FeL吸 収端スペクトルを測定した結果を図3に示し た。973 K で成膜したβ-FeSi2 薄膜のスペク トルでは、707.3 eV及び 708.3 eV にピーク を持つスペクトルが得られ、過去の文献の β-FeSi<sub>2</sub>のスペクトルと良く一致していた。 873 K で成膜したβ-FeSi2 薄膜のスペクトル は、973 K のものと類似したスペクトルが得 られたものの、703.3 eV のピークの割合が若 干増加している。このため、β-FeSi2 以外の 構造の生成が示唆された。一方、1173 K で 成膜したβ-FeSi<sub>2</sub>薄膜のスペクトルでは、 707.0 eV 及び 708.7 eV にピークを有するス ペクトルが得られた。このスペクトルは、 β-FeSi<sub>2</sub>よりもα-FeSi<sub>2</sub>に近いスペクトルであ る。従って、1173 K で成膜した場合には、α 型の鉄シリサイドが生成してしまっている 可能性が示唆された。

以上の結果から、イオンビームスパッタ蒸 着法により $\beta$ -FeSi<sub>2</sub>薄膜を作成する場合には、 973 K 程度の基板温度が最適であり、それ以 上の基板温度になると $\alpha$ -FeSi<sub>2</sub> 構造が膜中に 生成してくることが示唆された。



図 3 イオンビームスパッタ蒸着法により基 板温度 873, 973, 1173 K で作成したβ-FeSi<sub>2</sub> 薄膜の Fe L 吸収端スペクトル

次に溶液成長法により作成したβ-FeSi2 単 結晶を用いて、ホモエピタキシャル成長によ り作成した膜の化学状態について検討を行 った。図4に1173 Kの基板温度でホモエピ タキシャル成長させて得られた膜のSi 2p XPS スペクトルを示した。イオンビームスパ ッタ蒸着法で得られたスペクトル(図1)と ほぼ同様のスペクトルが得られた。しかし、 SiO<sub>2</sub>-xに起因する101 eV 付近のピークの割 合は少なかった。この試料に対しても同様に 酸化膜の厚さを見積もるためにシミュレー ションを行ったところ、SiO<sub>2</sub>酸化膜が0.6 nm、 SiO<sub>2</sub>-x酸化膜が0.2 nm であった。



図 4 基板温度 1173 K でβ-FeSi<sub>2</sub>単結晶上に 成膜したホモエピタキシャル膜の Si 2p XPS スペクトル

図5には、973,1073,1173 Kの基板温度 でそれぞれホモエピタキシャル成長させて 得られた膜のSi K吸収端スペクトルを示し た。973 及び1073 Kで成膜した膜では、ほ ぼ同様のスペクトルが得られ、β-FeSi2 単結 晶のスペクトルと良く一致していた。一方、 1173 Kで成膜させた膜では、1840.8 eV付近 の構造に変化が見られた。従って、1173 K での成膜では、β-FeSi2 以外の何らかの構造 が生成してきていることが示唆された。



図5 基板温度973, 1073, 1173 K でβ-FeSi2 単結晶上に成膜したホモエピタキシャル膜のSiL吸収端スペクトル

この1840.8 eV に現れたピークの帰属を明 らかにするために、種々の組成の鉄シリサイ ド (Fe<sub>2</sub>Si, FeSi, FeSi<sub>2</sub>, Fe<sub>2</sub>Si<sub>5</sub>)を用いて Si K 吸収端のスペクトルを測定した。その結果、 この1840.8 eV のピークには、FeSi 構造が寄 与していることが推定された。図6には、 β-FeSi<sub>2</sub>、FeSiのSiK吸収端スペクトル及び それらを合わせたスペクトルを示した。この 合わせたスペクトルでは、1173 K で成膜さ せた試料の Si K 吸収端スペクトル (図 5) を 非常に良く再現できている。この結果から、 基板温度 1173 K でのホモエピタキシャル成 長では、β-FeSi<sub>2</sub>だけでなく FeSi 構造も膜中 に形成されてしまうことが示された。原因と しては、高温では Si が表面から放出されてし まうことが考えられる。

以上、本研究では、励起 X 線エネルギーを 変化させた光電子分光により、表面近傍の非 破壊での深さ方向分析を行うとともに、X 線 吸収分光法によりバルクの構造の変化を調 べることにより、表面の詳細な構造を明らか にすることができた。検討の結果、均質な β-FeSi2 膜、単結晶及びホモエピタキシャル 成長膜を得るためには、成膜時の温度の制御 が非常に重要であり、温度の制御を誤れば均 質な材料を作成することが困難になること が示された。今後、今回得られた表面状態の 情報を基に均質なβ-FeSi2 材料の開発を行う ことにより、早期のβ-FeSi2 材料の実用化が 可能になるものと期待される。



図 6 β-FeSi<sub>2</sub> 単結晶、FeSi 及びそれらを合わ せた Si L 吸収端スペクトル

5. 主な発表論文等 (研究代表者、研究分担者及び連携研究者に は下線)

〔雑誌論文〕(計3件)

- <u>F.Esaka</u>, <u>H.Yamamoto</u>, 他 6 名, Surface characterization of homoepitaxial β-FeSi<sub>2</sub> film on β-FeSi<sub>2</sub> (111) substrate by X-ray photoelectron and absorption spectroscopy, Phys. Proc. 11, 150-153 (2011). 査読有 DOI:10.1016/j.phpro.2011.01.043
- [2] <u>F.Esaka, H.Yamamoto</u>, 他 6 名, Spectroscopic characterization of β-FeSi<sub>2</sub> single crystals and homoepitaxial β-FeSi<sub>2</sub> films by XPS and XAS, Appl. Surf. Sci. 257, 2950-2954 (2011). 査読有 DOI:10.1016/j.apsusc.2010.10.097
- ③ <u>F.Esaka</u>, <u>H.Yamamoto</u>, 他7名, X-ray photoelectron and X-ray absorption spectroscopic study on β-FeSi<sub>2</sub> thin films fabricated by ion beam sputter deposition, Appl. Surf. Sci. 256, 3155-3159 (2010). 査読有 DOI:10.1016/j/apsusc.2009.11.090

〔学会発表〕(計4件)

- ① <u>江坂</u>、放射光を用いた材料表面の化学組 成分析、第18回シリサイド系半導体研究 会、2011.9.3、山形
- ② <u>F.Esaka</u>, <u>H.Yamamoto</u>, 他6名, Nondestructive depth profiling of FeSi<sub>2</sub> single crystals by synchrotron radiation excited XPS and XAS, International Vacuum Congress 18, 2010.8.25, Beijing, China
- ③ <u>F.Esaka, H.Yamamoto</u>, 他6名, Surface characterization of homoepitaxial β·FeSi<sub>2</sub> film on β·FeSi<sub>2</sub> (111) substrate by X-ray photoelectron and X-ray absorption spectroscopy, APAC-Silicide 2010, 2010.7.24, Ibaraki
- ④ <u>江坂、山本</u>、他6名、β-FeSi2単結晶表面 状態の XPS 及び XAS による分析、第29 回表面科学学術講演会、2009.10.27、東 京

6. 研究組織

(1)研究代表者

江坂 文孝(ESAKA FUMITAKA)
独立行政法人日本原子力研究開発機構・原子力基礎工学研究部門・研究主幹研究者番号:40354865

(2)研究分担者

山本 博之(YAMAMOTO HIROYUKI) 独立行政法人日本原子力研究開発機構・量 子ビーム応用研究部門・研究主幹 研究者番号:30354822